



## COMUNICAZIONE DATA SORTEGGIO

Atto GE n. 11204 del 16.11.2016 –  
CIG Lotto A: ZBC1C25EF8 - CIG Lotto B: 6879624D4F

Interconnessione tramite flip-chip bonding del chip di readout e del sensore per il successivo test con sorgenti e su fascio per l'esperimento PixFEL e per la costruzione dei rivelatori a pixel di silicio necessari ad equipaggiare il prossimo rivelatore a pixel di CMS previsto per l'upgrade di Fase II nell'ambito dell'esperimento RDFASE2, distinta in due lotti, per la Sezione di Pisa.

L'estrazione dei nominativi dei componenti della Commissione di aggiudicazione della gara in oggetto avverrà in data **02.02.2017** alle ore 12:00 presso i locali dell'Amministrazione Centrale - II° piano - stanza n. 227 - Via Enrico Fermi 40 - 00044 Frascati (Rm).